

6 / 4 (水)

16時00分～17時30分

広島大学東千田キャンパス
総合校舎 L 棟 5 F 地域連携フロア

SENDALAB

(広島市中区東千田町一丁目1番89号)

参加登録はこちら！！



<https://forms.office.com/r/Hj1SK29aYX>

全国どこからでも
参加可能！！

日米連携による 半導体学士プログラム 新設記念シンポジウム

MICROCHIPS ENGINEERING & SECURITY ALLIANCE (MESA)

広島から始まるグローバル半導体人材育成



広島大学

越智 光夫 学長



The University of Idaho

C. Scott Green 学長

来賓

- ・文部科学高等教育局専門教育課長
松本 英登 氏
- ・東北大学総長特別顧問 **大野英男 氏**
- ・経済産業省中国経済産業局
地域経済部長 **高野 史広 氏**
- ・駐日インドネシア共和国副大使
マリア・レナータ・フタガルン 氏
- ・駐日ベトナム社会主義共和国
福岡総領事 **ヴー・チー・マイ 氏**
- ・ローツェ株式会社代表取締役社長
藤代 祥之 氏

TIME SCHEDULE

- ・ 16:00-16:05 開会挨拶 (広島大学 越智光夫学長)
- ・ 16:05-16:10 挨拶 (アイダホ大学 スコット・グリーン学長)
- ・ 16:10-16:15 来賓紹介
- ・ 16:15-16:20 来賓代表挨拶
- ・ 16:20-16:35 アイダホ大学発表
(テーマ：Microchips Engineering & Security Alliance (MESA))
- ・ 16:35-16:55 来賓者コメント
- ・ 16:55-17:10 質疑応答
(※オンライン参加者はチャットにてご質問ください)
- ・ 17:15 閉会

形 式： 対面・オンライン (ハイブリット開催)

3つの日本初!

- ① **工学分野での米国大学の誘致**
- ② **日本の大学の支援によるグローバル半導体学士プログラム**
- ③ **全学生に対する授業料の減額**

広島大学国際室国際部グローバル化戦略グループ

082-424-6045

kokusai-group@office.hiroshima-u.ac.jp